深圳九州光电子技术有限公司

TO芯片焊后检测设备

直接采购公告

一、采购单位: 深圳九州光电子技术有限公司

二、项目名称: TO芯片焊后检测设备（AOI)项目

三、采购事项:

名称	型号	数量	单位
TO芯片焊后检测设备	品牌：聚和兴 HK-TO-JHX-002	1	台

关键技术参数描述:

1.上料前使用扫码枪对 Tray盘进行一维码扫码，软件接收后与整盘物料的检测 数据进行绑定;

2.产品上的管座 ID字符信息可以识别一维码进行绑定;

3.数据通 过与甲方约定的接口上传至 MES系统;

4.检出准确率要求漏检率≤0.3%, 过杀率 ≤3%;

5.UPH≤11s/pcs;

6.设备故障率≤1%(非设备本身造成的故 障率除外)

7.可同时进行 2D/3D识别检测;

四、拟采用单源直接采购方式的原因及相关说明:

设计需求单一来源:

1、工作台需要达到180° 翻转，达到产品正反180° 物料识别;

2、相机需具备3D/2D功能可构造对应金线线长、弧高、物料尺寸量测;

3、异物检测精度需判定芯片上最小1um异物;

技术需要受产品加工工艺要求，选择了唯一供应商 来满足采购。

五、拟定的唯一供应商名称、注册地址、统一社会信用代码、法定代表人:

供应商名称: 广东聚和兴控股有限公司

法定代表人: 霍新成

统一社会信用代码:

注册地址: 深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道17-1号楼房一101-01

六、公示的期限: 2026年11月23日2026年11月25日，共3个工作日。

七、采购单位的联系地址、联系人和联系电话:

地址: 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房1栋601

联系人: 袁艳

联系电话: 13026659309